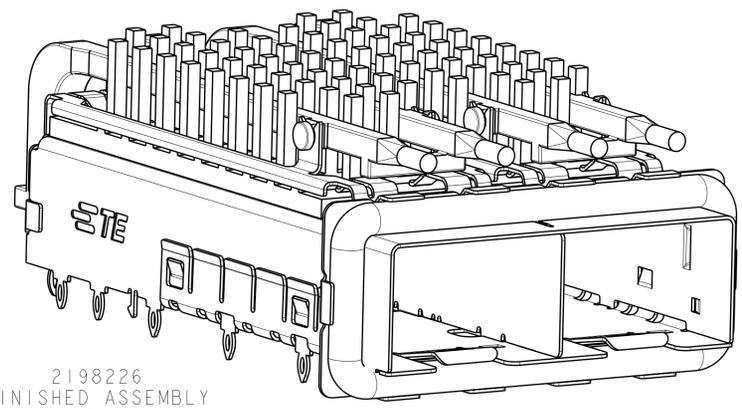


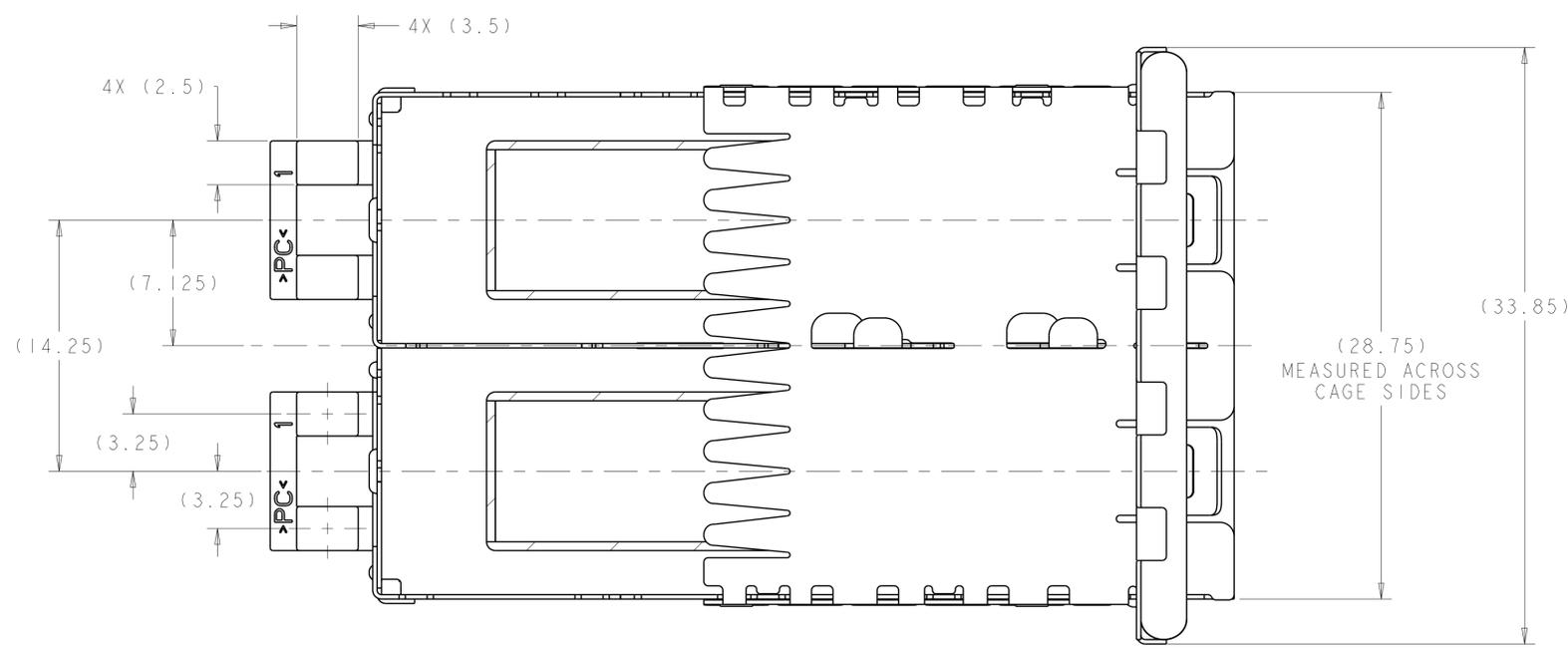
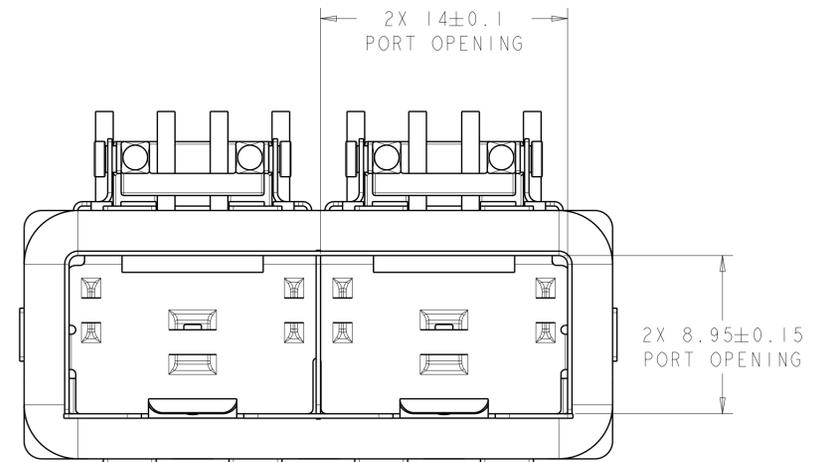
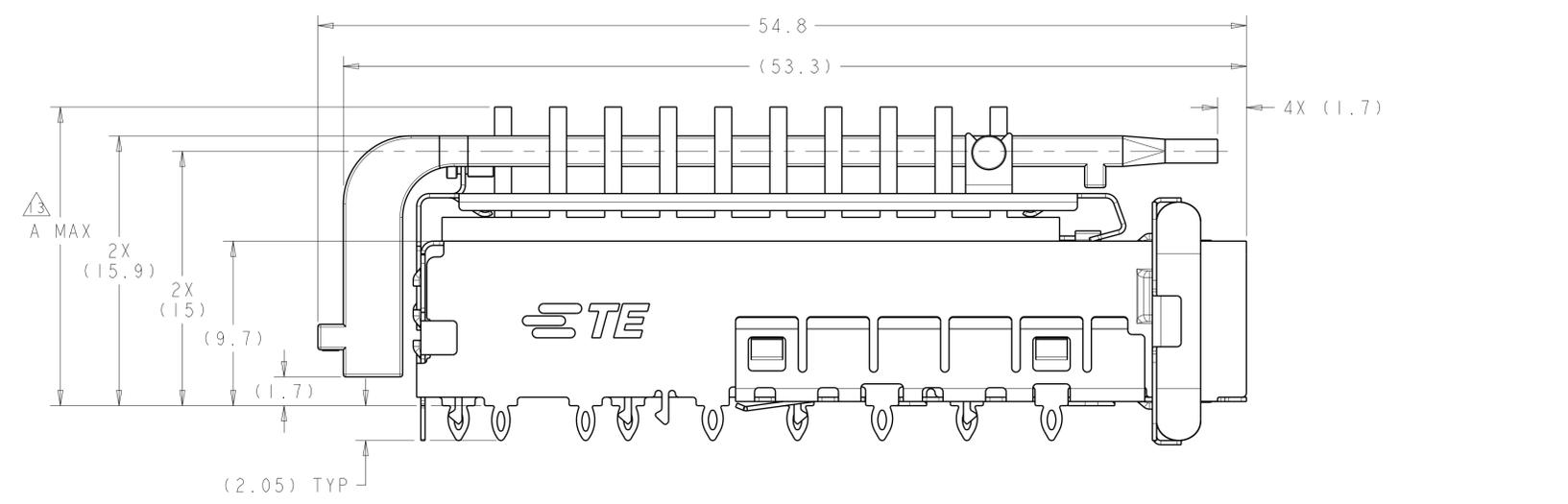
LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
		A		RELEASED PER ECO-12-013192	06SEP2012	BMM	MRS



2198226  
FINISHED ASSEMBLY  
SCALE 4:1

- △ MATERIAL:  
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY  
GASKET RETENTION PLATE: STAINLESS STEEL  
EMI GASKET: PLATED FILLED SILICONE  
HEATSINK/LIGHTPIPE CLIP: STAINLESS STEEL  
HEATSINK: ALUMINUM  
LIGHTPIPE: POLYCARBONATE, CLEAR
- △ FINISH:  
HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL  
HEATSINK/LIGHTPIPE CLIP: PASSIVATE
- △ DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- △ PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT RECEIVERS.
- 6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OR ASME Y14.5M-1994.
- △ HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT, SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.
- △ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- △ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

- △ MINIMUM PC BOARD THICKNESS:  
SINGLE SIDED: 1.5mm
- 11. CERTAIN MATING TRANCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD NEED TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- 12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.
- △ DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.
- △ HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY. CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE TO THE CAGE ASSEMBLY.
- △ PACKAGED AS A COMPLETE ASSEMBLY.



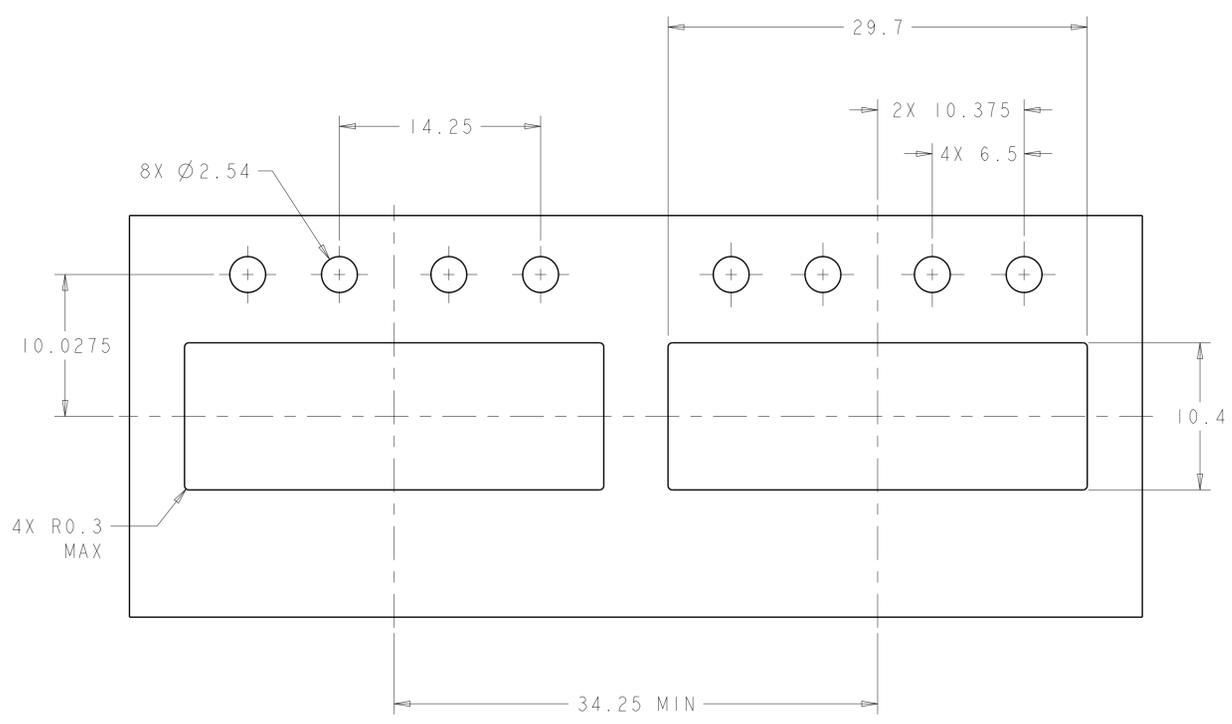
△ 3	22.5	NETWORKING, TALL	2198226-4
△ 3	18.1	NETWORKING, SHORT	2198226-3
△ 4	15.5	SAN	2198226-2
△ 4	13.2	PCI	2198226-1
	A MAX	APPLICATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

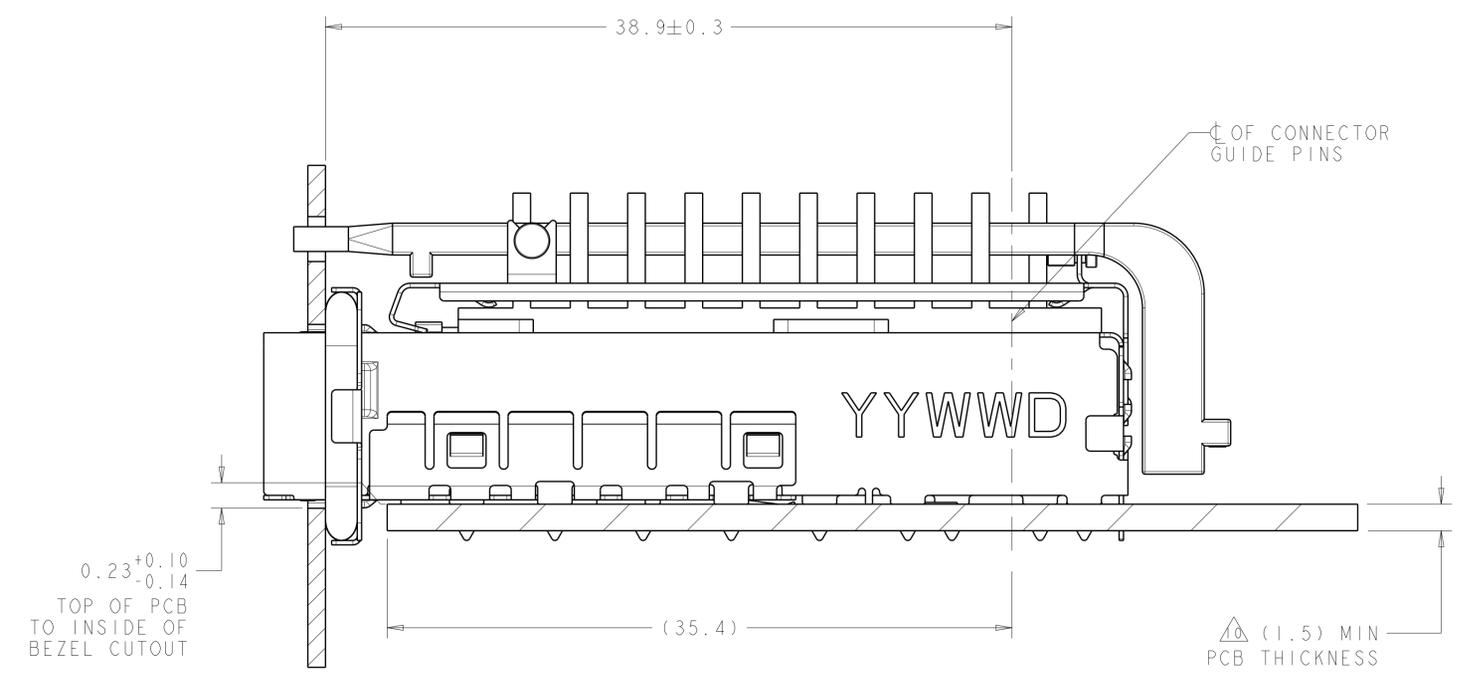
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DMN: B. MATTHEWS 14OCT2011	CHK: M. SCHMITZ 14OCT2011	APVD: M. SCHMITZ 14OCT2011	NAME: SFP+ ENHANCED 1x2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE
mm	0 PLC ±0.13 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.08 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05	PRODUCT SPEC: 108-2364	APPLICATION SPEC: 114-13120	SIZE: A1	CAGE CODE: 00779
MATERIAL:	FINISH:	WEIGHT:	CUSTOMER DRAWING	SCALE: 5:1	SHEET 1 OF 3

4805 (3/11)

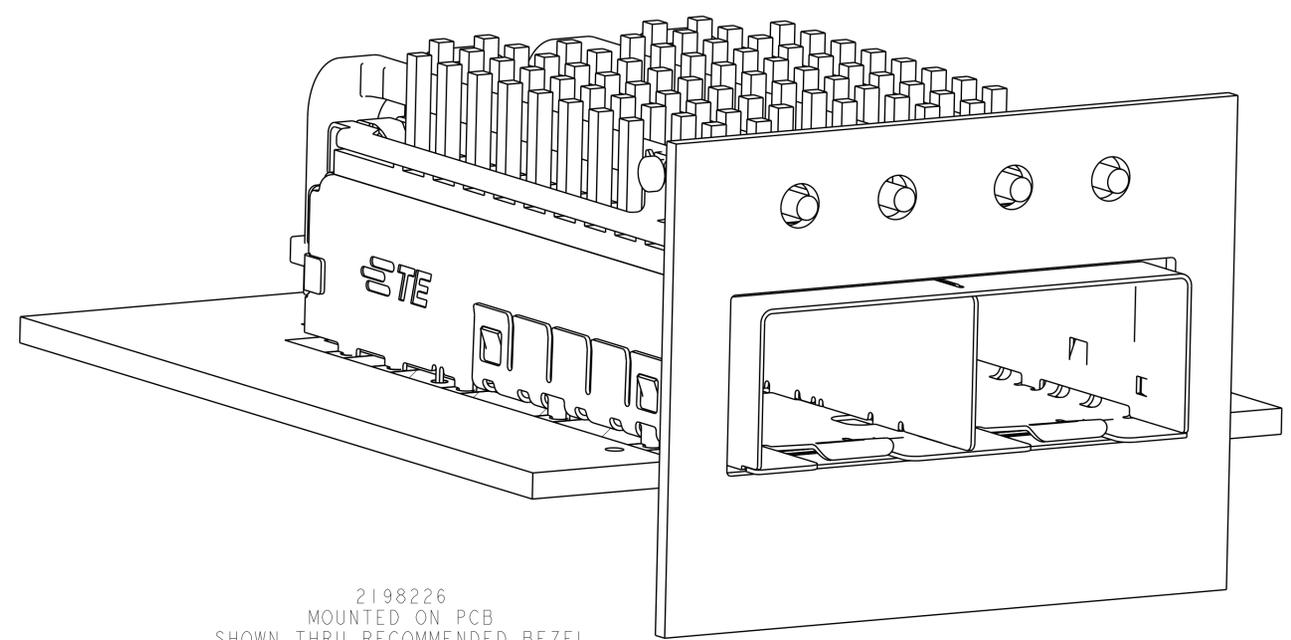
LOC	DIST	REVISIONS			
GP	00	REV	DATE	BY	APPV
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



RECOMMENDED BEZEL CUTOUT  
 SCALE 4:1



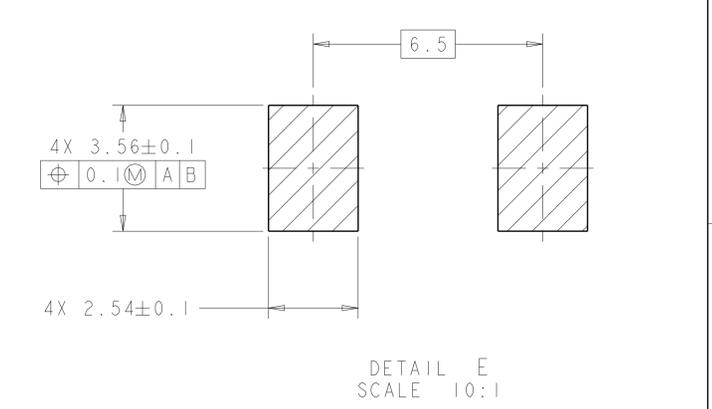
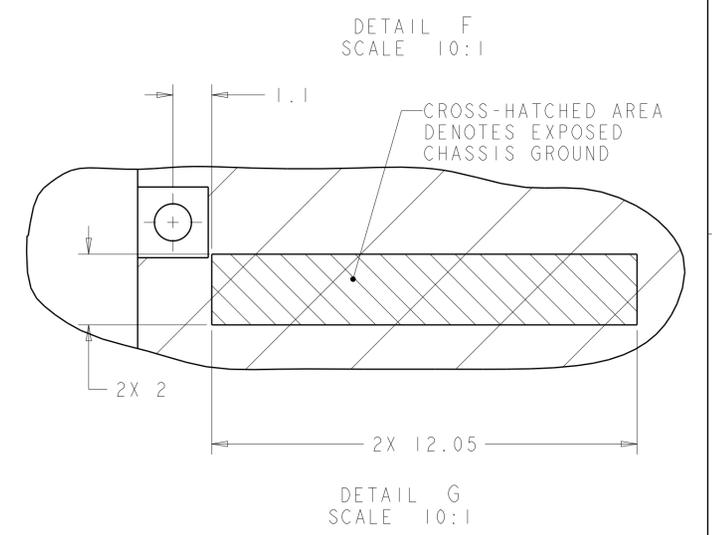
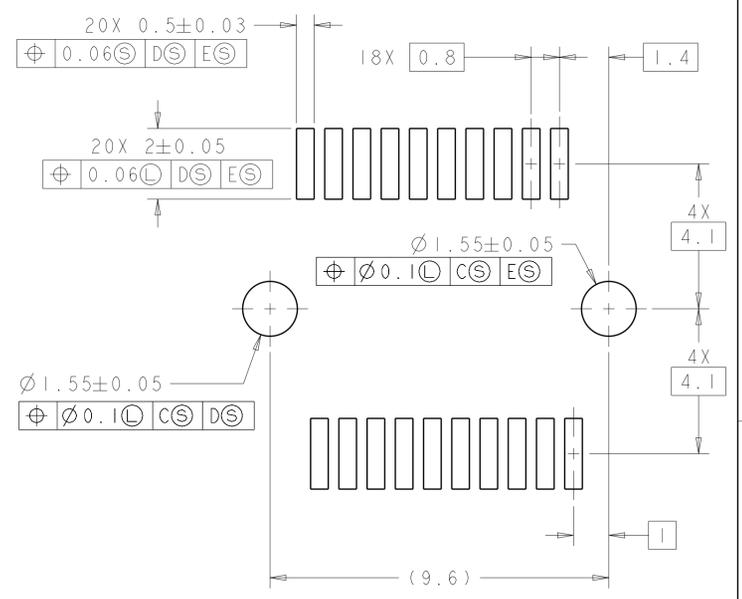
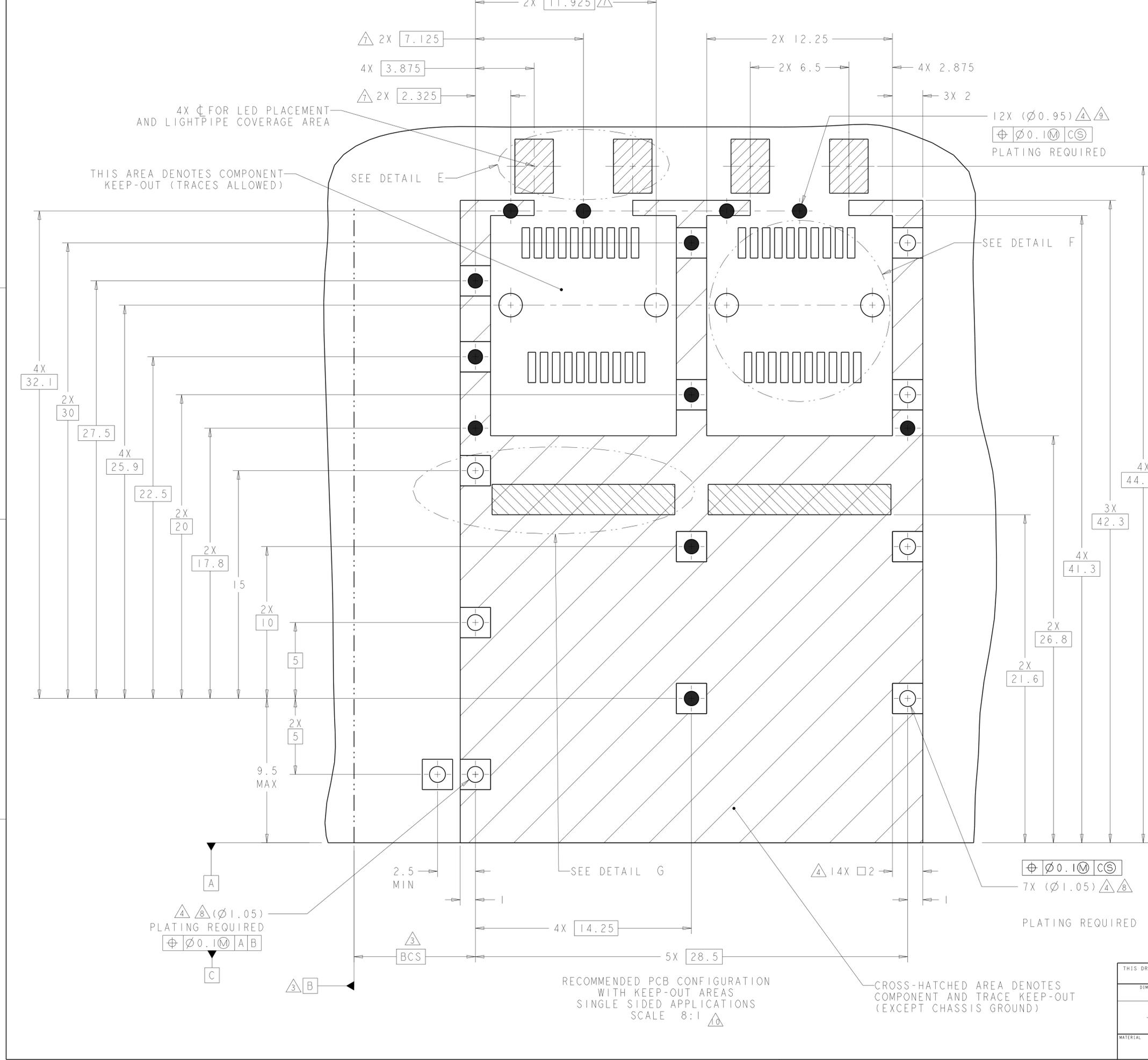
2198226  
 MOUNTED ON PC BOARD  
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL



2198226  
 MOUNTED ON PCB  
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: B. MATTHEWS 14OCT2011	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: M. SCHMITT 14OCT2011	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: M. SCHMITT 14OCT2011	NAME: SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE
0 PLC	±0.13	PRODUCT SPEC	108-2364
1 PLC	±0.1	APPLICATION SPEC	114-13120
2 PLC	±0.08	WEIGHT	-
3 PLC	±0.05	CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1 SHEET 2 OF 3 REV A
4 PLC	±0.05		
ANGLES	±0.5		
FINISH	±0.1		

LOC	DIST	REV	DATE	APPV
GP	00			



4X  $\phi$  FOR LED PLACEMENT AND LIGHTPIPE COVERAGE AREA

THIS AREA DENOTES COMPONENT KEEP-OUT (TRACES ALLOWED)

SEE DETAIL E

12X (Ø0.95) PLATING REQUIRED

SEE DETAIL F

DETAIL F SCALE 10:1

DETAIL G SCALE 10:1

DETAIL E SCALE 10:1

RECOMMENDED PCB CONFIGURATION WITH KEEP-OUT AREAS SINGLE SIDED APPLICATIONS SCALE 8:1

CROSS-HATCHED AREA DENOTES COMPONENT AND TRACE KEEP-OUT (EXCEPT CHASSIS GROUND)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: B. MATTHEWS 14OCT2011	TE Connectivity NAME: SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE
DIMENSIONS: mm		CHK: M. SCHMITT 14OCT2011	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPV: M. SCHMITT 14OCT2011	PRODUCT SPEC: 108-2364
0 PLC ±0.13		APPLICATION SPEC: 114-13120	SIZE: CAGE CODE DRAWING NO: A100779C=2198226
1 PLC ±0.1		WEIGHT: -	RESTRICTED TO: -
2 PLC ±0.08		FINISH: -	SCALE: 5:1 SHEET 3 OF 3 REV A
3 PLC ±0.05			
4 PLC ±0.05			
ANGLES ±1			
MATERIAL: -			
CUSTOMER DRAWING			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А